平成１8 年 2 月 17 日

各　位

東京都港区六本木一丁目６番１号
ディップ株式会社
代表取締役社長　冨田　英揮
（コード番号：２３７９　東証マザーズ）
問合せ先
取締役 経営管理本部長　朝倉孝之
（TEL　03－5114－1177）

平成 18 年 2 月期の期末配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 18 年 2 月期の 1 株当たりの年間配当金予想につき、下記のとおり修正する旨の決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、第９期（平成 18 年 2 月期）定時株主総会に提出する期末配当金に関する利益処分案の正式決定は、平成 18 年４月開催予定の当社取締役会において決議する予定です。

記

１．配当予想修正の理由

当社は、これまで株主還元を目的とした配当政策について重要課題としながらも、組織力の強化と今後の事業拡大に備えることを最重要課題とし、内部留保の充実を図ることを優先してまいりましたが、当期の業績及び収益、その他の状況を勘案した上で、当期末の配当を行う方針といたしました。

２．修正の内容

	前回予想 （平成 18 年 2 月期第 3 四半期財務・業績の概況）	今回修正予想
1 株当たり中間配当金	―	―
1 株当たり期末配当金	0 円 00 銭	800 円 00 銭
1 株当たり年間配当金	0 円 00 銭	800 円 00 銭

なお、配当の実施につきましては、5 月下旬開催予定の定時株主総会の決議をもって正式に確定します。

以　上